



装置概要

FPD基板上に印刷された塗膜を基盤表面に（反塗布面側）より加熱することでガラス基板を加熱乾燥させる乾燥機。
 チャンバー引き出しタイプにつきメンテナンスが容易。
 基盤受渡しはピン昇降を使用、サーボモーター制御で3段階の高さ調整が可能。

仕様

温度性能	室温～150°（ガラス表面温度）
温度精度	表面温度±3°C以内
方式	マイカヒーター・分割制御
ヒーター出力	AC220V 1φ 3kw
電力	AC/380/50Hz 3φ 20KVA
圧縮空気	0.5Mpa 100L/min

主な用途先

■半導体・FPD製造関連

